Family list 7 application(s) for: JP2003212686 (A)

THIN FILM FORMING METHOD AND METHOD FOR FORMING ELECTRONIC

DEVICE Inventor: MORII KATSUYUKI ; MASUDA TAKASHI Applicant: SEIKO EPSON CORP

IPC: H05B33/10; B05D1/26; B05D1/40; (+20)

Publication info: JP2003236453 (A) — 2003-08-26 JP4103529 (B2) — 2008-06-18

THIN FILM FORMATION METHOD AND ELECTRONIC DEVICE FABRICATION

METHOD Inventor: MORII KATSUYUKI ; MASUDA TAKASHI Applicant: SEIKO EPSON CORP

IPC: H05B33/10; B05D1/26; G09F9/00; (+20)

EC: Publication info: JP2003260408 (A) - 2003-09-16

JP4103530 (B2) -- 2008-06-18 METHOD OF FORMING THIN FILM AND METHOD OF FORMING ELECTRONIC

DEVICE Inventor: MORII KATSUYUKI Applicant: SEIKO EPSON CORP

TPC: H05B33/10: C30B29/54: H01L51/50: (+8)

Publication info: JP2003192499 (A) --- 2003-07-09 JP4138433 (B2) -- 2008-08-27 THIN FILM FORMING METHOD, ELECTRONIC DEVICE FABRICATING

METHOD AND THIN FILM FORMING APPARATUS

Inventor: MORII KATSUYUKI Applicant: SEIKO EPSON CORP IPC: H05B33/10: C30B7/06: C30B29/54: (+11)

Publication Info: JP2003212685 (A) — 2003-07-30 JP4138434 (B2) — 2008-08-27

THIN FILM FORMING METHOD, SOLUTION USED THEREIN AND ELECTRONIC DEVICE FABRICATING METHOD

Inventor: MORII KATSUYUKI ; MASUDA TAKASHI Applicant: SEIKO EPSON CORP

EC: IPC: H05B33/10; C30B7/06; C30B29/54; (+11)

Publication info: JP2003212686 (A) - 2003-07-30

JP4138435 (B2) — 2008-08-27 THIN FILM FORMING METHOD, SOLUTION USED IN THE METHOD AND

METHOD OF FABRICATING ELECTRONIC DEVICE Applicant: SEIKO EPSON CORP

Inventor: MORII KATSUYUKI; MASUDA TAKASHI IPC: H05B33/10: C30B7/06: C30B29/54: (+20)

Publication Info: JP2003238286 (A) - 2003-08-27 JP4141787 (B2) - 2008-08-27

Thin film forming method, solution and apparatus for use in the method,

and electronic device fabricating method Inventor: MORII KATSUYUKI [JP]: MASUDA TAKASHI [JP] Applicant: SEIKO EPSON CORP [JP]

EC: C30B7/00: H01L51/00A2B2B IPC: C30B7/00; H01L51/00; H01L51/40; (+6)

Publication info: US2003099774 (A1) — 2003-05-29 US6808749 (B2) — 2004-10-26

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## THIN FILM FORMING METHOD, SOLUTION USED THEREIN AND ELECTRONIC DEVICE FABRICATING METHOD

Publication number: JP2003212686 (A)

Publication date: 2003-07-30

MORII KATSUYUKI; MASUDA TAKASHI Inventor(s):

SEIKO EPSON CORP Applicant(s):

Classification: - international:

H05B33/10; C30B7/06; C30B29/54; H01L81/50; H05B33/14; H05B33/10; C30B7/06; C30B29/54; H01L51/50; H05B33/14; (IPC1-7); C30B7/06, C30B29/54, H05B33/10;

H05B33/14

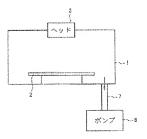
- European:

Application number: JP20020295163 20021008

Priority number(s): JP20020295163 20021008; JP20010313230 20011010

Abstract of JP 2003212686 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a method for crystallizing a very small amount of solution arranged on the prescribed position on a substrate.



Also published as:

JP4138435 (B2)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# 四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-212686

(P2003-212686A) (43)公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	₹-73-}*( <b>参</b>
C30B 7/06		C30B 7/	/06 3 K 0 0
29/54		29/	/54 4 G 0 7
H 0 5 B 33/10		H 0 5 B 33/	/10
33/14		33/	/14 A

		審査請求	未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)
(21) 出願番号	特願2002-295163(P2002-295163)	(71) 出顧人	000002369 セイコーエプソン株式会社
(22)出順日	平成14年10月8日(2002, 10.8)	(72)発明者	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願2001-313230(P2001-313230) 平成13年10月10日(2001, 10, 10)		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	増田 貴史 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
		(74)代理人	100066980 弁理士 森 哲也 (外2名)

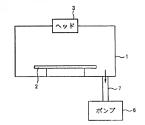
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 薄膜の形成方法、この方法に用いる溶液、電子デバイスの形成方法

### (57) 【要約】

【課題】基板上の所定位置に配置された極少量の溶液を 結晶化させることのできる方法を提供する。

「解決手段」補機形成材料が溶媒に溶解している溶液を センクジェット法で吐出することにより、前記溶液の液 満を基板上に配置する。配置された直後の液液液等やの 前窓溶媒と同じ成分からなる気体の分圧を、例えば、勉 前窓溶液に結晶核を生成させる。前記結晶核少生成後 に、この液液定例での前記気体の分圧を、例えば処和法 処圧の1/10~1/10である低い分圧とをきまで 低下させる。前記熔点として、吐出時に濃度が飽和濃度 の1/10以上となる量で、薄膜形成材料を含有している溶液を使用する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前記溶液の液滴を基板上に配置

配置された後の前記水画近傍での前記溶媒と同じ成分か らなる気体の分圧を、当該液嶺をなす溶液が過飽和状態 になる第1の分圧に制御することにより、前記液綱に結 晶核を生成させ、

前記結晶核の生成後に、前記被適近傍での前記気体の分 圧を、前記結晶核が結晶成長可能となる第2の分圧に低 下させることにより、薄膜を形成する方法であって、

トさせることにより、海駅を形成する方法であって、 前記溶液は、吐出時に飽和状態となる量の薄膜形成材料 を含有していることを特徴とする薄膜の形成方法。

【請求項2】 薄膜形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前記溶液の液滴を基板上に配置

L.

配置された後の前記後適丘傍での前記溶媒と同じ成分か らなる気体の分圧を、当該液滴をなす溶液が過飽和状態 になる第1の分圧に制御することにより、前記液滴に結 品減を生成させ、

前記結晶核の生成後に、前記被適近停での前記気体の分 圧を、前記結晶核が結晶成長可能となる第2の分圧に低 下させることにより、薄膜を形成する方法であって、

前記溶液は、吐出時に濃度が飽和濃度の1/10以上飽 和濃度未満となる量の薄膜形成材料を含有していること を特徴とする薄膜の形成方法。

【請求項3】 薄膜形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前記溶液の液滴を基板上に配置

配置された後の前記液滴近傍での前記溶媒と同じ成分からたる気体の分圧を、当該液滴をなす溶液が過煙和状態 になる第1の分圧を、当該液滴をなす溶液が過煙和状態 になる第1の分圧に制御することにより、前記液滴に結 具数を生ゆさせ

前記締晶核の生成後に、前記被縮近傍での前記気体の分 圧を、前記締晶核が結晶板長可能となる第2の分圧に低 下させることにより、薄膜を形成する方法であって、 前記器液は、吐出時に過飽和状態となる量の薄膜形成材

料を含有していることを特徴とする薄輳の形成方法。 【請求項4】 薄販形成材料はオリゴフェニレンまたは その誘導体である請求項1乃至3のいずれか1項に記載 の連購の形成方法。

【請求項5】 薄膜形成材料はオリゴチオフェンまたは その誘導体である請求項1乃至3のいずれか1項に配載 の薄膜の形成方法。

【請求項6】 溶液を吐出することにより前記溶液の液 滴を基板上に配置する工程を含む薄漿の形成方法で使用 される、薄膜形成材料と溶媒とを含有する溶液であっ

吐出時に飽和状態となる量の薄膜形成材料を含有している溶液。

【請求項7】 溶液を吐出することにより前記溶液の液 滴を基板上に配置する工程を含む海膜の形成方法で使用 される、海膜形成材料と溶媒とを含有する溶液であっ て、

吐出時に濃度が飽和濃度の1/10以上飽和濃度末満となる量の薄膜形成材料を含有している溶液。

【請求項 8】 溶液を吐出することにより前記溶液の液 滴を基板上に配置する工程を含む薄膜の形成方法で使用 される、薄膜形成材料と溶媒とを含有する溶液であっ て、

吐出時に過飽和状態となる量の薄膜形成材料を含有して いる溶液。

【請求項9】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の 方法で薄膜を形成する工程を有する電子デバイスの形成 方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜形成材料が溶 媒に溶解している溶液の液滴を基板上に配置する工程を 有する薄膜の形成方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、有機構模 (有機物からなる薄膜) を機能性情襲として有する電子デバイスが注目されており、代表的なものとして有相配し核量が挙げられる。有 核 日 して他用される有機構築として は、例えば真空塞者法で形成された A 1 q 3 (ネ リ リールーアルミニウム錯体) からなる薄膜が挙げられる。この薄膜は、通常の真空落落まで形成されると、結晶状態ではなく子やルファス状態で得られる。

【0003】プラーレンからなる層を下地層として設け ることにより、真空蒸着法で結晶性のA13薄膜が得 られることにな知である(例えば、特許文献、参照)。 また、この方法で形成された結晶性A1q3薄膜を発光 層とすることによって、通常の真空蒸煮出て形成された A1q3薄膜を用いた場合よりも、有機E1技蔵の発光 効率が向上できると記載されている。

#### [0004]

【特許文献1】特開平10-41070号公報

【0005】また、液相プロセスで結晶性有機薄膜が形成された例もあり、例えば、材料によっては、有機物の 溶液をスピンコート法で塗布力方法で、結構物の 薄液をみばいることも発表されている。その材料として は、αーセキチェフェン、ヘキサデカフルオロ鰯フタロ シアニン、ナフタレンテトラカルボキシルジイミド等が 挙げられる。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】一方、多くの電子テバ イスでは、機能性薄膜がパターニングされて使用される が、結晶性有機薄板をフォトリングラフィエ程とエッチ ング工程からなる通常のパターニング方法でパターニン グすることは、有塚物のレジスト耐性が低いために関連 である。前述の結晶性有機薄膜でも、各結晶性有機薄膜 が記載されている文献にパラーニング法についての記載 はない、また、結晶の完全性生物性に直接反映される が、前記文献にはそれについての評細な記述もない。し たがって、現時点では、パターニングされた結晶性有機 薄膜を仕載つ材料で得ることのできる方法は存在しない と言っことができる。

【0007】これに対して、インクジェット法で基板上 の所定位度に様少量の有機物の溶液を配置し、この配置 された溶液を結晶化できれば、バターン状の結晶性有機 薄膜を基板上に容易に形成できる。また、この方法で は、溶液化可能な全ての材料について結晶性薄板を形成 できるようになり、さらに、原理的には完全な結晶(単 が最高)を作ることが可能になる。

【0008】未発明は、このような点に着目してなされたものであり、基板上の所定位原に配廣された権少量の 精神後者臨乱化させることのできる方法を提供することに より、インクジェット柱でパターン状の結晶性薄膜を基 板上に容易に形成できるようにすることを目的とする。 【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、薄膜形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前記溶液の液滴を基板上に配置 し、配置された後の前記液滴近傍での前記溶媒と同じ成 分からなる気体の分圧を、当該液滴をなす溶液が過飽和 状態になる第1の分圧(例えば、飽和蒸気圧と同じかほ ぼ同じ分圧) に制御することにより、前記被滴に結晶核 を生成させ、前記結晶核の生成後に、前記液滴近傍での 前記気体の分圧を、前記結晶核が結晶成長可能となる第 2の分圧(例えば、飽和蒸気圧の1/10~1/10 0) に低下させることにより薄膜を形成する方法であっ て、前記溶液として、(1)吐出時に飽和状態となる量 の雄膜形成材料を含有している溶液、または (2) 吐出 時に濃度が飽和濃度の1/10以上飽和濃度未満となる 量の薄膜形成材料を含有している溶液、または(3)吐 出時に過飽和状態となる量の薄膜形成材料を含有してい る溶液、を使用することを特徴とする薄膜の形成方法を 提供する。

【0010】本処明はまた、薄暖形成材料の溶媒に溶解 している溶液を止出することにより、前部溶液の液滴を 基板上に昼間し、前定配膜された液滴をなず溶液を過極 和状態にするとともに、前定恐病近傍での前度溶媒と同 に成分からなる気体の分圧を、当該液滴をなず溶液から 溶媒が蒸発し難い第1の分圧(例えば、飽和蒸気圧と同 じかは区同じ分圧)に制御することにより、耐密液滴症 傍での前記気体の分圧を、当該結晶核の生成後に、前記液滴症 傍での前記気体の分圧を、当該結晶核の生成後に、前記を滴症 後に、数相核の生成よりも優先的に生じる第2の分圧(例え 、 般和核互にの1/10~1/10)となるまで低 、 般和核互にの1/10~1/10)となるまで低 下させることにより海線を形成する方法であって、前記 商産として、(1) 単出時に総和状態となる量の海膜形 成材料を含有している溶成、または(2) 世出時に速度 が磐和遺産の1/10以上転料過度未添となる量の海線 形成材料を含有している溶液、または(3) サ出時に過 整和状態となる他の薄膜形材料を含有している溶液、 を使用することを特徴とする薄膜の形成方法を提供す

[0011] この方法によれば、先ず、基板上に配置された直後の密菌をなす溶液が過飽和状態となることによって、結晶化に必要な結晶核が創記治液内に生成される。次に、前記液満近度での前記気体(溶媒上同じ成分からなる気体)の分圧を、前記第1の分圧(液溶をす溶液から液波が蒸棄し継い添い少圧)から而電気2の分圧(低性生化た結晶核の結晶核長が、更なる結晶核の生成より6機先的に生じる低い分圧)となるまで低下させることにより、結晶成長が結まる。

【0012】したがって、この方法において、例えば、 前記液滴の配置をインクジェット法により所定パターン で行うことによって、パターン状の結晶性薄膜を基板上 に容易に形成することができる。ここで、液滴配置工程 を例えばインクジェット法で行った場合のように、基板 上に配置された液滴の体積が例えば20ビコリットルと 極少量である場合には、液滴近傍での前記気体(液滴を なす溶液の溶媒と同じ成分からなる気体)の分圧が低い と、溶媒が液濁から蒸発し易いため、液滴をなす溶液の 濃度が急上昇して溶液の過飽和度も急激に高くなり、多 数の結晶核が形成されて溶質が粉末化し易い。これに対 して、本発明の方法では、液滴配置直後の液滴近傍での 前記気体の分圧を、前記第1の分圧(液滴をなす溶液か ら溶媒が蒸発し難い高い分圧) に制御することにより、 液滴をなす溶液が比較的低い過飽和度の過飽和状態で安 定する(すなわち、液滴をなす溶液の過飽和度の上昇度 合いが穏やかになる)ため、少数 (理想的には1個)の 核が生成される。

係が生成される。 【旬の13】また、単結晶の薄膜を形成するためには、 1個の核砂生成された後にこの様のみを結晶成長させ、 他の核形成を生じさせないようにする必要があるが、液 満配置直接の液液満近停での南部気体の分圧が高いままで あると、更なる核が生成されることになる。これに対して、本種明の方法では、結晶核の生成後に前記分圧を、 既に生じた結晶核の結晶成族の実立る結晶性の生成より も優先的に生じる低い分圧(第2の分圧)となるまで低 下させることにより、更なる様生成を防止しながら結晶 成長を促進している。

【0014】したがって、本発明の方法においては、前 記第1の分圧から第2の分圧への分圧低下を、前記溶板 に少数(理想的には1個)の結晶核が生成した直後に急 歳に行うことによって、例えば、飽和蒸気圧と同じかほ ごぼ同じ分圧である第1の分圧から、1.3Pa(10 torr) である第2の分圧まで、1~10秒間で低下させることことによって、液液をなす溶液の過飽和度を急激に高くして、単結晶の結晶性薄膜を得ることができる。

【0015】本発明の方法において、前記第1の分圧へ の分圧制御方法としては、①前記液滴の吐出間隔(配置 間隔) を調整する方法、②前記溶液の吐出量(前記液滴 をなす溶液の量)を調整する方法、③前配液滴配置工程 前に、液滴が配置される位置の前記気体の分圧を調整す る方法が挙げられる。本発明の方法において、前記第1 の分圧から第2の分圧への分圧低下方法としては、①前 記被滴近傍の雰囲気を減圧する方法、②前記液滴近傍の 温度を上昇させる方法、③前記液滴近傍の雰囲気を不活 性ガス雰囲気に置換する方法が挙げられる。なお、②の 方法では前記気体の分圧低下が生じない場合(一連の工 程を密閉空間で行う場合等)もあるが、その場合でも、 温度上昇によって飽和蒸気圧が高くなり、液滴の溶媒が 蒸発し易い状態となるため、前記気体の分圧低下が生じ た場合と同じ作用(液滴をなす溶液の過飽和度を急激に 高くする)が得られる。

[0016] きらに、本是明の方法においては、前記格 液として、(1) 比出時に絶れ状態となる最少鞭硬形成 材料を含有している溶液、または(2) 吐出時に濃度が 総和濃度の1/10以上般地濃度未満となる量の薄塊形成 成材料を含有している溶液、または(3) 吐出時に過飽 和状態となる量の薄糠形成材料を含有している溶液を使 液が、インクジェット法等で吐出された直接と透過和状態 態となり易いため、結晶核の形成が確実に行われるよう になる。

【0017】本発明の方法で使用可能な薄膜形成材料と しては、オリゴフェニレンまたはその誘導体、あらいは オリゴテオフェンまたはその誘導体が挙げられる。オリ ゴフェニレンは下記の(1) 式で表され、オリゴチオフ ニンは下記の(2) 式で表され、かずれの場合と由は 以上である。また、いずれの場合もnが2以上6以下で

【0025】本発明の方法で使用可能な薄膜形成材料と しては、また、下記の(7)式で示されるAlq3(キ ノリノールーアルミニウム錯体)が挙げられる。

[0026] [427]

【0020】 オリゴフェニレンの例としては、下記の オ (3) 式で示される p ー ターフェニルが挙げられる。オ リゴチオフェンの例としては、下記の (4) だで示される ターチオフェンが挙げられる。オリゴフェニレンの誘 導体の例としては、下記の(5) 式で示される 4 ー ブミ フー p ー ゲーフェエルが挙げられる。オリゴチオフェン の誘導体の例としては、下記の (6) 式で示される2, 2':5',2" - ター チオフェンー5,5' - ジカルボキシアルデ ヒドが挙げられる。

【0027】本発別はまた、インクジェット影響で溶液を吐出することにより前記溶液の液液を基板上に配置する工程を含む海豚の形成方力で使用される、海豚形成材料と容様とを含有する溶液であって、吐出時に飽和状態なる条型の無防波材料を含むしている溶液を提供することにより前記溶液の破液を基板上に配置する工程を含む海豚の形成方法で使用さん。海豚形成材料と溶解とを含する溶液であって、吐出時に濃度が飽和激度の1/10以上燃和濃度末端となる盛の薄豚形成材料を含有している溶液を提供する。

【0028】本発明はまた、インクジェット法等で溶液

を吐出することにより前記部部の液滴を基板にに配置する工程を含む薄機の形成力法で使用される。薄膜形成材 材と容謀とを含有する溶液であって、吐出時に避飽和状態 態となる量の薄膜形成材料を含有している溶液を提供す る。本処別はまた、本処別の方法で薄膜を形成する工程 を有する電子デバイスの形成力法を提供する。

### [0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

<第1実施形態>先ず、前証化学式(3)で示される構造のp-ターフェニル(薄膜形成材料)を、2、3ージとドロベンソフラン(溶解)に、濃度が0.01重量%となるように溶解させて溶液丸を、濃度が0.1重量%となるように溶解させて溶液丸を、濃度が0.1重量%となるように溶解させて溶液丸を、濃度、p・ジリコン基板の表面に紫外線を開射して、この表面を模成性(前即各溶液に上て離れ泉・保管)にした。

【0030】たお、25℃(新途出出時の進度)での
2、3ージドドロベングフランに対するpーターフェニルの総和機能は1、0重製がである。したがって、締故
Aのpーターフェニル機度は出時に飽和機度の1/1
00となり、締破Bのpーターフェニル機度は出時に飽和機度の1/1
60となり、締破Bのpーターフェニル機度は出時に 総和機度の1/10となる。次に、図1に不計構態形成 特型を使用して、前記シリコン基板に対する薄膜形成を 行った。この実置は、密閉整着1と、この密閉を図1内 に設置されたX一Yステージ2と、インクジェット装置 のヘッド3と、密閉容器1内を属圧するためのボンブ6

 $[0\,0\,3\,2]$  この被譲が成さ終了すると同時に、減圧ボンブ 6 を稼働させてこの部門容器 1 内を 1 . 3 Pa .  $(1\,0^{-3}$  torr) まで成圧し、この状態をも時間保持した。溶 液 日を使用した場合に、6 時間後に密閉容器 1 から取り 出したシリコン基板には、6 投渡が形成された各位置  $(x, - 20.5^{\circ}\,2\,0\,\mu m \sim 3\,0\,\mu$  m である路登塔のp-49-7 ェニル薄漆(厚き 0 . 9-47 ェール結晶性薄膜は、6 権 電子デバス 又用の半導体環として好適に使用可能な機能

性薄膜である。

【0033】一方、溶液Aを使用した場合に、6時間後 に密削容器」から取り出したシリコン基版には、各核菌 が形成された存位置に微軟を折断出していた。この実施 形態で溶液Bを用いた場合は、吐出時の溶液の濃度が始 れ微度の1/10であるため、基板上に配置された直後 に微嚢をなず溶液が過煙和地態になり易いとともに、1 調当たりの世田量を20ビョリットルとし、液滴をビッ テ210μmで形成することによって、配置された直後 の被減近便での2、3一ジヒドロベングブラン(溶薬と 同じ成分)からなる気体の分圧が、液滴となっている溶液 微から2、3一ジヒドロベンプブラン(溶液と 類から2、3一ジヒドロベンプラン。(溶薬と ないないる溶液が比較的低・過胞和皮の過煙和功能で安 定して、少数の砂形板がなされたと考えられたと考え

【6034】また、液滴形板を終了すると同時に案例空 間(密閉容器1)内の緩圧を開始することによって、液 液近停での溶鍵蒸気の分圧が、少数の結晶接が形成され た段階で急激に低下し、波震となっている溶液の過飽和 度が急激に高くなって、更なお諸晶核の形成上りも結晶 成長が優先的に生じる状態となり、この緩圧状態を6時 間候持することによって、結晶成光が促進されたと考え られる。

【0035】これに対して、溶液Aを使用した場合に は、吐出時の溶液の濃度が飽和濃度の1/100である ため、基板上に配置された面像に領導をなす溶液が過飽 和状態とならずに、結晶核が形成されなかったと考えら カス

〈第2実施形態〉前記化学式(4)で示される構造のターチオフェン(2,2°15°,2″ーターチオフェン、薄懸形成材料)金、ドデシルベンゼン(溶線)に、濃度が1.0 重量%となるように溶解させて溶液Cを得た、25℃(溶液吐出時の温度)でのドデシルベンゼンに対するターチオフェンの幾和濃度は1.0重量%である。したがって、溶液Cは吐出時にターチオフェンが飽和状態となって、溶液Cは吐出時にターチオフェンが飽和状態となって、溶液Cは吐出時にターチオフェンが飽和状態となって、溶液Cは吐出時にターチオフェンが飽和状態となった。

【0037】この実施形態では、吐出時半に溶液が飽和状態となるため、基板上に促置された直後に液滴をなす溶液が過極和状態になり易いことと、第13変形態と同様の作用によって、少数の無形成がなされたと考えられる。また、結晶成長については、第1実施形態と同様の作用によって促進されたと考えられる。

<第3実施形態>前記化学式(7)で示される構造の人 1q3(キノリノールーアルミュウム輸作: 薄販形成材 利)を、2、3-ジドロペンプフラン(溶解)に、濃 度が2、0重量%となるように溶解させて溶液Dを得 た。25℃(溶液計量時の温度)での2、3-ジドロペンプフランに対するA1q3の飽和濃度は1.0重量 %である。したがって、溶液Dは吐出時にA1q3が過 動和状態となる。

【0038】 二溶液Dを用いた以外に全て第1 実施形態 と同じ方近を行った。その結果、6時間後に密閉容器1 から数の出したシリコン基底はは、各液滴が形成された 各位翼に、長さ30μmの針状で厚さ0.1μmのA1 q3薄板点が眺で形成されていた。A1q 3単結点薄膜に有機E1装置の発光隔等として好適に使用可能とな機能性薄膜である。

[0030] この実施形態では、吐出時に溶液が過飽料 状態になるため、馬皮上配置された直後に液菌をなす 溶液が過胞が地態になり易いことと、第1実施形態と同様の作用によって、少数の核形成がなされたと考えられ る。また、結晶成長については、第1実施形態と同様の 作用によって建立された考えられる。

<第4実施形態>前記化学式(5)で示される構造の4 ーアミノーpーターフェニル (薄膜形成材料)を、ジメ ナルホルカアミド(溶送)に、濃度が1.0重量%となるように密解させて溶液Dを得た。25℃(溶液吐出時の组度)でのジメチルホルカブミドに対する4 ーアミノーpーターフェニルの総和遺族は1.0重量%である。したがって、溶液Dは世出時に4ーアミノーpーターフェニルが総数が数となる。

[0040] この溶液Dを用いた以外は全て第1実施形態と同じ方法を行った。その結果、6時間を連携容器 1から取り出したシリコン基板には、各核機が形成され た各位置に、10μm×5μmの略長方形の4ーアミノ −p-ターフェール・薄極 (厚立0.5μm)、略単結 晶の状態で形成されていた。4ーアミノーpーターフェ ニル結晶に接腕は、各権電子デバイス用の半導体膜とし で好適に使用では機能性機能である。

[0041] この実施形態では、吐出時に溶液が能和状 能となるため、基板上に配置された直後に接適をなす溶 液が遮絶的状態になり易いことと、第1実施形態と同様 の作用によって、少数の核形成がなされたと考えられ る。また、結晶成長については、第1実施形態と同様の 作用によって促進されたと考えられる。

<第5実施形態>前記化学式(6)で示される構造の2 2'5',2"ニターチオフェンー5,5"ージカルボキシアルデ ヒド(ターナオフェンの誘導体、満態形成材料)を、ジメチルホルムアミド(溶媒)に、濃度が1.0重量%となるように解除させて溶液を存得た。2.5℃(溶液状)時の温度)でのジメチルホルムアミドに対する前記誘導体のの核和療度は1.0重素%である。したがって、溶 液Eは吐出時に前記誘導体が飽和状態となる。

図るし、実際に使用が順心を確認に表現。この。 【0043】この実施形態では、吐出時に溶液が如和状態となるため、基板上に配置された直接に溶液をなす場 級が過能角状態になり易いことと、第1実施形態と同様 の作用によって、少数の地球成がなされたと考えられ る。また、結晶成長については、第1実施形態と同様の 作用によって提進されたと考えられる。なお、前記名 妄 越形能では、接渡形成を終すすると同時に信留空間内の 減圧を開始することによって、第1の分圧を第2の分圧 に急級に低下させて、液積をなす溶液の過胞和度を急激 に高くして単結曲の結晶性表現を得ているが、前記減圧 開始のタイミングは液滴形成の終了と同時に限定される ものではなく、他の条件等によって適切なタイミングで 行うことができる。

【0044】また、前配各実施形態では図1に示す薄膜 形成装置を使用しているが、減圧をより確実に行うため に、図1の薄膜形成装置のヘッド3とステージ2対よび 配管7とを隔てる仕切り板を設けたものを使用してもよ い。この仕切り板を設けることにより、密閉等器1内部 のヘッド設置側は減圧させずに、ステージ設置側のみを 減圧することができる。

【0045】 本発明の形成方法により形成された結晶性 薄膜は、各種電子デバイス(トランジスタ、ダイオー は、キャインタ、有機として顕化における発生のを正孔注 入入輸送層等)用の半導体膜として好選に使用できる。 また、本発明の方法で薄膜形成がなされた電子デバイス を備えた表示装置としては、液晶表示装置を布機をLま 示装度等が挙げられる。これらの表示装置は、例えば、 2021年末年を確認するとという。

【0046】図2(a)は、携帯電影の一例を示した料 規図である。図2(a)において、符号600は携帯電 結本体を示し、符号601は前記表示装置を外に表示 部を示している。図2(b)は、ワープロ、パソコンな どの携帯盤情線処理装置の一份を示した斜限図である。 図2(b)において、符号700は情報処理装置、符号 701はキーボードなどの入力部、符号703は情報処理装置 埋装置本体、符号702は前記表示装置を用いた表示部 を示している。

【0047】図2(c)は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図2(c)において、符号800は時計本体を示し、符号801は前記表示装置を用いた

表示部を示している。図2 (a) ~ (c) に示すそれぞ れの電子機器に、前記実施形態の方法で形成された結晶 世薄膜を半導体膜として使用した電子デバスを備えた 表示装置を表示部として備えたものであり、本発明の薄膜形 膜形成方法の料徴を有する。そのため、本発明の薄膜形 成方法によれば、これらの電子機器の製造方法を容易に することができる。

#### [0048]

【発明の効果】以上説明したように、木発明の方法によ れば、基板上の所定位置に配置された極少量の溶液を結 品化させることができる。その結果、インクジェット法 によりパターン状の結晶性薄膜を基板上に容易に形成で きるようになる。また、本発明の溶液を用いることによ って、本発明の方法が容易に実施可能となる。 【図面の簡単な説明】

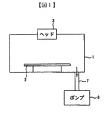
# 【図1】 本発明の方法を実施可能な薄膜形成装置を示

【図1】 本発例の方法を天憩可能な汚珠が成装直を引 す概略構成図である。

【図2】 本発明の方法で薄糠形成がなされた電子デバ イスを備えた表示装置を有する電子機器の例を示す斜視 図である。

## 【符号の説明】

1…密閉容器、2…X-Yステージ、3…ヘッド(イン クジェット装置)、6…ボンブ、7…配管 600…携 構電話本体、601…表示部、700…情報処理装置、 701…入力部、703…情報処理装置本体、702… 表示部、800…時計本体、801…表示話。









フコントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB18 DB03 FA01 FA03 4G077 AA03 BF10 CB08 EA65 ED06 HA02 HA06